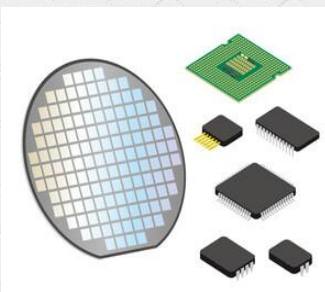


半導体加工装置で世界トップシェアの
企業です!!

株式会社 ディスコ

知的財産 マッチング会



開催日時 令和5年12月8日(金) 13:00 ~ 17:00

開催形式 株式会社ディスコの知財担当者と個別面談
(ZOOM)または、リアルでの個別面談
(各社50分程度)

※開催方法の詳細は後日公開

主催 公益財団法人 静岡県産業振興財団

SIF 公益財団法人
静岡県産業振興財団



対象者(こんな方にお勧めです)

- ・株式会社ディスコが提供する技術テーマに関心のある企業
- ・外部リソースを用い、イノベーションを図ろうとする企業

※大企業・中小問わず
参加可能です

参加申込方法

- ・関心のある技術テーマを選択(複数選択可)していただき、
マッチング会専用WEBサイト内「申込フォーム」より申込下さい。

<https://tayori.com/f/disco/>

WEB申込
フォーム



参加申込の締切

- ・令和5年11月30日(木) **※先着順 4枠程度の予定**

※事前の調整にてお断りをする場合があります。

ポイント

製品化を目指し、弊財団が伴走します

マッチング会終了後も、弊財団スタッフや技術コーディネータが、継続的に下記の支援を行います。

- NDA (秘密保持契約)
- ライセンス契約
- マーケティング・販路開拓
- 補助金・助成金の活用・助言
- メディア向け製品発表会の開催など



【お問い合わせ先】

革新企業支援チーム 担当:加藤・兼子

☎ 054-273-4434

✉ chizai@ric-shizuoka.or.jp

お気軽にお問い合わせ
ください

【株】ディスコが有する特許技術を公開し、自社の製品開発・技術課題解決に活用できるチャンスです!!

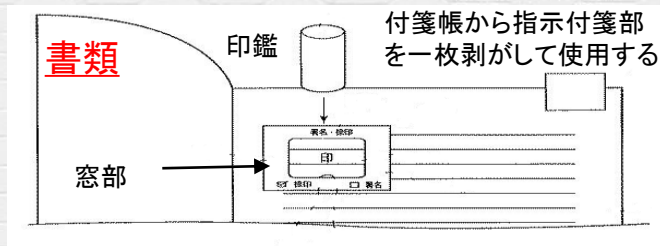
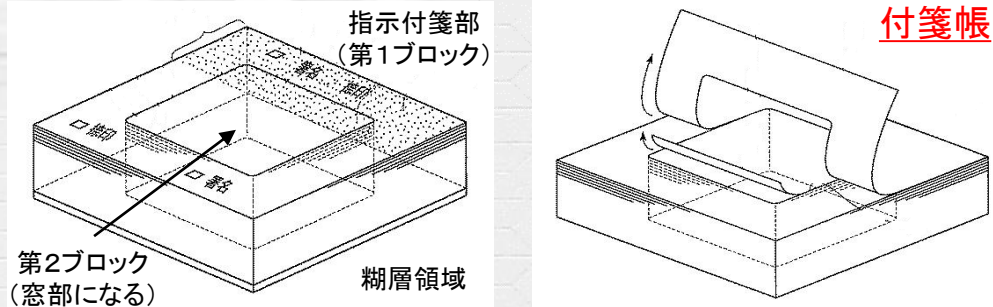
※各テーマの知財詳細は「J-PlatPat」にて確認下さい。



J-PlatPatのHP

1 技術テーマ 付箋帳 特許第5236834号

署名・捺印などの特定箇所を明示できる付箋帳!

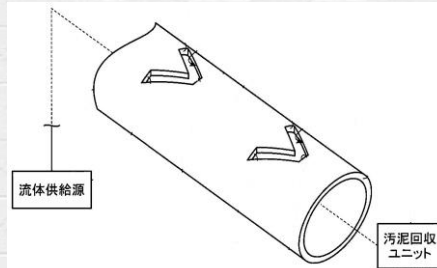
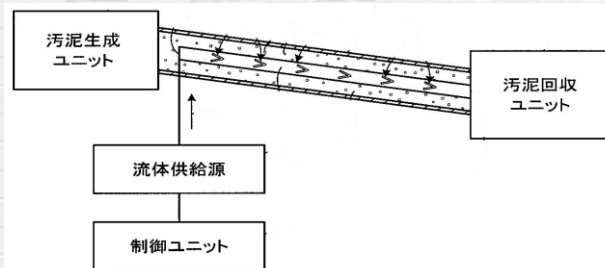


特許情報へのリンク

3 技術テーマ 汚泥排出機構 特許第7117855号

粘度の高い汚泥をパイプ内部に蓄積させません

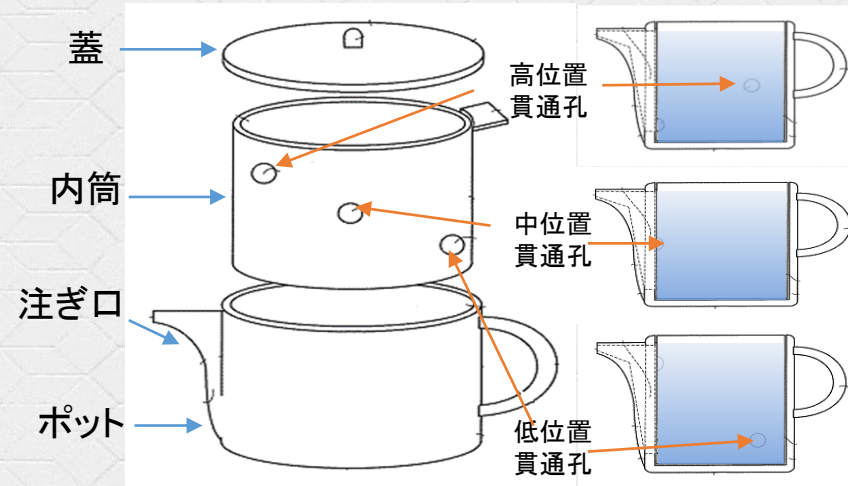
- パイプは、汚泥生成ユニットから汚泥回収ユニットに向かうに従って下方に向かう方向に傾斜する
- 表面に切れ目が複数形成された管が、パイプ内に配設されている
- 管に供給された液体が、切れ目を通して汚泥生成ユニットから汚泥回収ユニットに向かう。パイプ内面に向かう方向に噴射され、内面に堆積した汚泥を流れ落とし、汚泥回収ユニットに導く。



2 技術テーマ ポット 特許第6506642号

複数の濃度の飲料（沈殿物）を含む飲料から好みの濃度の飲料を抽出できます

- ポットの内側に回転する内筒を備える
- 内筒には、異なる高さ異なる位置に貫通孔を備える



特許情報へのリンク

4 技術テーマ 非接触型粘度計及び粘度測定方法 特許第7220955号

液状樹脂の粘度測定を非接触で測定可能です

- 容器に収容された液状樹脂の液面に気体を噴射
- 液面に生じた波紋を撮影
- 画像から波紋の大きさを測定し、予め取得している波紋の大きさと液体の粘度との対応関係に基づいて、液状樹脂の粘度を算出



特許情報へのリンク



【株】ディスコってどんな企業?特徴は?】

【株】ディスコHP



「半導体・電子部品」の素材となるシリコン/サファイアウェーハを加工する「装置」と「ツール」を開発・製造・販売しています。